

## 平成 26 年度第 2 回半導体エレクトロニクス部門委員会第 1 回研究会

主 催： 日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会  
期 日： 平成 26 年 7 月 26 日 (土)  
会 場： 大阪大学 工学部材料開発物性記念館（吹田キャンパス）  
〒565-0871 吹田市山田丘 2-1  
<[交通アクセス](#)、[キャンパスマップ](#)（建物番号 R4）>  
参加費： 無料

**半導体エレクトロニクス関連の材料・デバイス応用に関する研究発表**を広く募集します。とくに、若い研究者・学生の方から、最新の研究成果に関する内容のみならず、発表済みではあるが討論がまだ不十分であるような内容、研究途中の話題や未解決の問題点を含む内容など、材料の観点から広い範囲の研究討論を行うことで次のステップへの鍵が得られるような発表を歓迎いたします。

### ■部門委員会の賞

優れた発表に対して下記の賞を授与します。ただし、事前の応募が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、応募される方は講演申込書に、その旨をご記入ください。

**学生優秀講演賞**： 博士課程以下の課程に在学する学生が行った優れた研究発表に対して、学生優秀講演賞を授与します。

**講演奨励賞**： 若手研究者による優れた研究発表に対して、講演奨励賞を授与します。

### ■申込方法

講演を希望される方は、**講演申込期日までに「講演申込書」を下記申込先へ E-mail**でお送りください。また、**講演原稿送付期日までに「講演原稿」を下記申込先へ E-mail**でお送りください。

#### <講演申込書>

下記の要領で作成してメールの本文に含めてください。

- 
- ・講演タイトル：
  - ・著者名：
  - ・所属：  
所属が異なる著者は(1)(2)・・・を付けて所属との関係を明記してください
  - ・連絡責任者名とメールアドレス：
  - ・学生優秀講演賞に応募する場合は右欄に○を記し、学年を記入：
  - ・講演奨励賞に応募する場合は右欄に○を記し、生年月日を記入：  
(学生優秀講演賞の応募者は委員会の方で講演奨励賞の候補者とします)
- 

#### <講演原稿>

- ・A4 サイズ 1-4 枚以内（図、表、写真を含む）、日本語または英語
- ・1 枚目の最初にタイトル、著者名、所属をセンタリングして記入
- ・pdf ファイル

■講演申込期日： 平成 26 年 7 月 4 日（金）

■講演原稿送付期日： 平成 26 年 7 月 22 日（火）

### ■講演プログラム

プログラムは 7 月中旬に公開予定です。

### ■申込・問合せ先

大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻  
藤原 康文

E-mail: fujiwara[a\_t]mat.eng.osaka-u.ac.jp [a\_t]は@に置き換えてください。